

**KAIST Fall Exchange Program <Course-Oriented>**  
**KAIST Fall Exchange Program <Joint Educational Program>**  
**KAIST Fall-Winter Program <Research-Oriented>**  
**- Call for Applications 2020 KAIST Fall/Winter -**  
**募集要項（本募集）**

本学の協定校で、且つ、キャンパス・アジアプログラムの連携大学である KAIST（韓国）で実施される下記プログラムへの参加学生を募集します。

※新型コロナウイルス感染の状況等により、中止等になる場合がありますのでご了承ください。

### 1. 各プログラム概要と期間

#### **A) Fall Exchange Program <Course-Oriented> (August 31, 2020 – December 18, 2020)**

Fall Semester の期間フルで KAIST に滞在し、正規課程の授業を履修する。授業履修については <http://io.kaist.ac.kr/> の Mobility Programs のメニューから Incoming Exchange をクリックしたページにある Course Information for Applicants と IMPORTANT NOTICE を参照のこと。

※同じウェブページにある Nomination Deadline や Application Procedure 等の情報は CAMPUS Asia から応募する場合は当てはまらないので注意すること。

#### **B) Fall Exchange Program <Joint Educational Program> (August 31, 2020 – December 18, 2020)**

Fall Semester の期間フルで KAIST に滞在し、研究室に所属し指導教員の下で研究を行う。正規課程の授業を履修することもできる。授業履修については上記の **A)** を参照すること。

#### **C) Fall-Winter Program <Research-Oriented> (August 31, 2020 – January 29, 2021)**

研究室に所属し、指導教員の下で研究を行う。留学期間は 1 ヶ月から 5 ヶ月の間で設定できる。

※ただし、留学開始日は月初めとする。

### 2. 対象学年

**A) Fall Exchange Program <Course-Oriented>**のみ、学士課程 2 年生以上と修士・博士課程学生。

**B) Fall Exchange Program <Joint Educational Program>** **C) Fall-Winter Program <Research-Oriented>** は、学士課程 3 年生以上と修士・博士課程学生。※2020 年 8 月 31 日現在の学年

### 3. 支援内容

奨学金：KAIST より支給（学士課程 800,000 KRW/月、修士・博士課程 900,000KRW/月）

航空券：東工大より往復航空券を支給

海外旅行保険：大学負担で指定の海外旅行保険および危機管理サービスに加入

授業料：免除

宿舎：オンキャンパスもしくはオフキャンパスの宿舎を KAIST が手配（宿舎代約 300,000 KRW）

#### 4. 費用（自己負担）

健康診断費用（KAIST 指定の様式）、宿舎代（（宿舎代約 300,000 KRW）、現地諸費用

#### 5. 募集人数

10 名（2020 年度 KAIST・清華大学派遣合計人数）

#### 6. 応募締切

A) B) C) 2020 年 3 月 27 日（金）11 時必着 ※C) KAIST Fall-Winter Program は 2 次募集有

応募にあたっては、アカデミック・アドバイザー（学士課程 ～3 年）、指導教員（学士課程 4 年以上）による承認（英文での推薦状、願書への署名・押印、人物評価書記入）が必要。上記提出期限において書類不備、もしくは提出期限を過ぎての応募は受理しない。

#### 7. 書類提出先

留学生交流課キャンパス・アジア事務局（大岡山南 6 号館 3 階 307B 号室、学内便 S6-7）

原本は直接持参か学内便、メール提出分は [campusasia@jim.titech.ac.jp](mailto:campusasia@jim.titech.ac.jp) まで送付すること。

#### 8. 応募資格

- 1) 応募・留学時点で本学の正規課程に在籍する学士課程学生・修士課程学生。 ※<sup>1</sup>
- 2) 留学期間終了後、本学に戻り学業を継続する者。
- 3) 日本国籍もしくは中国国籍を有する者。
- 4) 前年度の成績評価係数が 2.3 以上の者。算出方法は東工大申請書を参照のこと。
- 5) TOEIC720 点以上、TOEFL-iBT80 点以上、もしくは IELTS 6.5 以上を取得している者。  
上記の点数に満たない場合も、本学教員からの英語力保証レターを提出すれば応募が可能。

※1 ・「2. 対象学年」を確認のこと。

#### 9. 提出書類

申請書・様式は下記のキャンパス・アジアウェブサイトからダウンロードすること

<http://www.ipo.titech.ac.jp/campusasia/japanese/dispatch/application.html>

- 1) 東工大申請書 原本 1 部
- 2) 人物評価書 原本 1 部（封をした状態で）
- 3) KAIST Application Form Word および PDF 形式（メール提出）および署名済の原本 1 部
- 4) 直近の 1 年度分（2019 年度分）を含む成績証明書（英文） 原本 1 部  
（東工大での 2019 年度分の成績がない者は、以前の所属先の 2019 年度成績書を提出）
- 5) 教員からの推薦状 Recommendation Letter（英文） 1 部 様式自由
- 6) Curriculum Vitae（様式自由）（メール提出可） ※研究プログラム応募者のみ必要
- 7) 在籍証明書（英文） 原本 1 部
- 8) 語学能力証明書の写し（メール提出可）
- 9) パスポートの顔写真ページの写し（メール提出可）
- 10) パスポートサイズの証明写真(3cm×4cm) JPEG 形式（メール提出）

## 10. 選考方法

書類および面接による選考。時間の詳細は応募締切後に連絡する。面接の代替の日程はない。

**面接日時： 2020年3月30日（月）9:30-10:00（大岡山南6号館4階409A）**

面接実施後、1週間以内を目途に学内選考結果をメールで通知する。

## 11. その他

- 1) 大学の指定する海外旅行保険および危機管理サービスに必ず加入すること。
- 2) 参加後、留学情報館から依頼があれば、留学報告会や留学フェアに極力協力すること。
- 3) ビザ取得等を含む全ての渡航手続きを完了すること。
- 4) 帰国後1か月以内に必要書類を事務局に提出、単位付与を希望する修士課程学生は報告会（英語）に参加し、単位付与の手続きを行うこと。
- 5) 以下の単位を修得することが可能

### 学士課程学生

- ・ 1年生および2年生の参加：「グローバル理工人研修入門」等の単位
- ・ 3年生および4年生の参加：「グローバル理工人研修」等の単位
- ・ 上記にかかわらず、「グローバル理工人研修」等の科目ではなく、所属系の科目による単位となる場合がある。

### 修士課程学生

- ・ 修士課程学生の参加：原則「グローバル理工人研修アドバンスト」等の単位
  - ・ 上記にかかわらず、所属学院・系・コースまたは専攻の科目による単位付与・認定が行われる場合がある。所属学院・系・コースまたは専攻の海外派遣研修に関連した科目付与・認定を希望する場合は、科目担当教員に直接問い合わせること。
- 6) 渡航先が外務省の「海外安全ホームページ」上の「レベル2：不要不急の渡航は止めてください」以上に指定された場合はプログラム参加を見合わせること。
  - 7) プログラム内容について質問は、KAIST側のコーディネーターに直接問い合わせ可。  
その際、本学のキャンパス・アジア事務局をCCすること。  
応募方法、応募書類に関する質問は、本学のキャンパス・アジア事務局に問い合わせること。

## **Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)**

Ms. Jihyun MOON

International Relations Team (W2-1, Room 102)

Email: campusasia@kaist.ac.kr / Tel: (82)42-350-2441

## **東京工業大学 留学生交流課 キャンパス・アジア 事務局**

プログラム担当：渡辺、半田

大岡山キャンパス 南6号館307B号室 電話：03-5734-2984 メールボックス：S6-7

メール：[campusasia@jim.titech.ac.jp](mailto:campusasia@jim.titech.ac.jp) HP：<http://www.ipo.titech.ac.jp/campusasia/japanese/>